(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- (43) Veröffentlichungstag:07.05.2008 Patentblatt 2008/19
- (51) Int Cl.: **B27N 3/04** (2006.01)

- (21) Anmeldenummer: 06022924.2
- (22) Anmeldetag: 03.11.2006
- (84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL BA HR MK RS

(71) Anmelder: Bard AG 4142 Münchenstein (CH)

- (72) Erfinder: Bard, Markus 4153 Reinach (CH)
- (74) Vertreter: Braun, André jr.
 Braunpat Braun Eder AG
 Reussstrasse 22
 4054 Basel (CH)

(54) Werkstoffplatte aus Bambus

(57) Bei einer Werkstoffplatte aus miteinander verbundenen, vorzugsweise verleimten Schichten, von denen mindestens eine aus Bambus besteht. Diese kann

aus ganzen Rohren, längs gespaltenen Rohrsegmenten oder Spreisseln bestehen. Mehrere Bambusschichten können gesperrt verleimt sein.

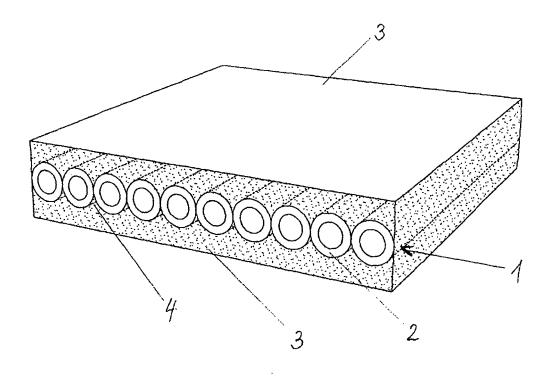


Fig. 1

EP 1 918 080 A1

10

15

20

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Werkstoffplatte aus miteinander verbundenen, vorzugsweise verleimten Schichten.

1

[0002] Im Rahmen dieser Beschreibung wird der Begriff Schicht für Bereiche verwendet, die sich in Struktur und/oder Material voneinander unterscheiden, auch wenn sie nicht streng flächig voneinander getrennt sind. [0003] Werkstoffplatten können im Hinblick auf ihren Aufbau in einschichtige und mehrschichtige Platten unterschieden werden. Die bekanntesten einschichtigen Platten sind Spanplatten, OSB-Platten, Hartfaserplatten und mitteldichte Faserplatten (MDF). Mehrschichtige Platten bestehen üblicherweise aus mehreren flächig miteinander verleimten Schichten mit gekreuzten Faserrichtungen. Die geläufigsten mehrschichtigen Platten sind Sperrholzplatten und Multiplexplatten. Alle diese bekannten Platten gehen von Holz als Grundstoff aus, das entweder in Form von Schichten aus Vollholz oder in Form von Spänen oder Fasern verleimt wird. Es gibt darüber hinaus jedoch noch viele Spezialformen, Mischformen (z.B. Tischlerplatten etc.) und Kombinationen mit Kunststoffen, Metallen etc.

[0004] Diese Werkstoffplatten ersetzen in den meisten Einsatzgebieten das früher ausschliesslich verwendete Vollholz aufgrund von mehreren vorteilhaften Eigenschaften, wie z.B. höhere Formstabilität, bessere Verarbeitbarkeit, niedrigere Kosten. Allerdings gibt es bis heute keine Werkstoffplatte, die alle Vorteile der bekannten Werkstoffplatten in sich vereinigt. Die kostengünstigsten Platten sind schwer und wenig formstabil. Die formstabilsten Platten sind teuer und schwer.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Werkstoffplatte zu kreieren, die mehr Vorteile von bekannten Werkstoffplatten in sich vereinigt.

[0006] Erfindungsgemäss wird dies dadurch erreicht, dass die Werkstoffplatte aus zwei oder mehr Schichten aufgebaut ist, wovon mindestens eine Schicht aus Bambus besteht.

[0007] Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Bambusschicht eine Mittelschicht, welche beidseitig mit je einer Schicht aus einem anderen Material als Deckschicht verbunden ist. Bei weiteren bevorzugten Ausführungsformen besteht die Bambusschicht aus ganzen oder aufgeschnittenen Bambusrohren, Spänen oder Spreisseln. Gemäss einer weiteren bevorzugten Ausführungsform besteht die Mittelschicht aus Bambusspänen in OSB- oder willkürlich gestreuter Anordnung. Bei weiteren bevorzugten Ausführungsformen bestehen mehrere Mittelschichten aus Bambus, die gesperrt, d.h. mit gegeneinander gedrehtem Faserverlauf, miteinander verleimt sind.

[0008] Die erfindungsgemässe Werkstoffplatte weist eine grössere Zahl von Vorteilen der bekannten Werkstoffplatten auf: Sie ist gleichzeitig formstabil, leicht und kostengünstig. sondern ist den letzteren auch noch durch zusätzliche Eigenschaften überlegen. Bambus ist leichter und gleichzeitig zugfester als die meisten bisher verwendeten Hölzer. Ausserdem ist Bambus ein schnell nachwachsender, kostengünstiger und einfach zu beschaffender Rohstoff.

- [0009] Im Folgenden werden anhand der beiliegenden Zeichnungen bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben. Es zeigen
 - Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstellung einer Werkstoffplatte mit einer Mittelschicht aus Bambusrohren, teilweise im Schnitt
 - Fig. 2 eine entsprechende schematische Darstellung einer Werkstoffplatte mit einer Mittelschicht aus aufgeschnittenen Bambusrohren
 - Fig. 3 eine entsprechende schematische Darstellung einer Werkstoffplatte mit einer Mittelschicht aus Bambusspreisseln
 - Fig. 4 eine entsprechende schematische Darstellung einer Werkstoffplatte mit zwei Mittelschichten aus gesperrt verleimten Bambusspreisseln
- Fig. 5 eine entsprechende schematische Darstellung einer Werkstoffplatte mit einer Mittelschicht aus Bambusspreisseln in OSB-Anordnung

[0010] Die in Fig. 1 gezeigte Werkstoffplatte besteht aus drei Schichten, und zwar aus einer Mittelschicht 1 aus nebeneinander angeordneten Bambusrohren 2 und zwei Deckschichten 3 aus Holzfasern, beispielsweise von der Art Typ der sog. mitteldichten Faserplatte(MDF). Die Bambusrohre sind untereinander und mit den Deckschichten durch das Faser-Leim-Gemisch verbunden.

[0011] Die Herstellung erfolgt so, dass die Bambusschicht zwischen zwei Faservliessträngen aus Fasern und Leim in eine Presse läuft oder eingelegt wird und die Schichten miteinander verpresst werden. Dadurch wird das Material der Deckschicht teilweise in die Zwischenräume zwischen den Bambusrohren gepresst. Die Innenräume der Rohre sind bei dieser Ausführungsform von Leim frei. Dadurch ergibt sich ein geringeres Gewicht der Platten. In Fig. 1 sind die Mantellinien der Bambusrohre 2 durch gestrichelte Linien 4 angedeutet.

[0012] Alternativ können die Deckschichten 3 aus Vollholz (Furnier), anderen einschichtigen Werkstoffplatten, wie Z.B. Holzfaserplatten, mehrschichtigen Werkstoffplatten, wie z.B. Sperrholz, Multiplex etc., Kunststoff, wie z.B. Melaminharz, Phenolherz etc. oder aus Metall, wie z.B. Aluminium, etc. bestehen. Weitere Deckschichten können auch auf die Faserschichten 3 aufgebracht wer-

[0013] Infolge der hohen Zugfestigkeit der Bambusfasern in Längsrichtung besitzt diese Platte einen besonders hohen Widerstand gegen Durchbiegung. Die Bambusrohre wirken wie eine Armierung der Werkstoffplatte. Damit ist beispielsweise die Herstellung von nahezu

15

20

40

45

durchbiegungsfreien Tablaren auch für höhere Belastungen möglich.

[0014] Die in Fig. 2 gezeigte Werkstoffplatte besitzt eine Mittelschicht 1 aus in Längsrichtung geviertelten Bambusrohrsegmenten 5. Die in der Figur der besseren Erkennbarkeit halber gezeigte lose Anordnung der Segmente kann im konkreten Fall wesentlich dichter erfolgen. Dadurch wird weniger mit Leim gemischtes Fasermaterial benötigt und geringeres Gewicht erreicht. Ausserdem ist die Bambusschicht mit den Deckschichten in derselben Weise verbunden, wie es für die Ausführungsform gemäss Fig. 1 gezeigt ist, d.h. die Zwischenräume sind teilweise oder ganz mit dem Material der Deckschichten gefüllt.

[0015] Bei der in Fig. 3 gezeigten Werkstoffplatte besteht die Mittelschicht 1 aus im Wesentlichen parallel angeordneten Bambusspänen bzw. -spreisseln 6. Die Späne bzw. Spreissel können gröber oder feiner und unterschiedlich lang sein. Längen von 5 mm bis zu 5 m sind möglich, bevorzugt sind aber Abmessungen zwischen 10 cm und der Grössenordnung der Plattendimensionen, also ca. 1 - 2 m.

[0016] Die in Fig. 4 gezeigte Ausführungsform besitzt zwei Mittelschichten 7, 8 aus Bambusspänen bzw. -spreisseln 6, die gesperrt verleimt sind, d.h. die Faserrichtungen der beiden Mittelschichten sind gegeneinander um 90° winkelversetzt. Dadurch erhält die Platte eine hohe Zugfestigkeit in beiden zueinander senkrechten Richtungen.

[0017] Anstelle der gesperrten Anordnung zweier Mittelschichten aus ausgerichteten Bambusspänen bzw.-spreisseln besitzt eine weitere Ausführungsform, die schematisch in Fig. 5 gezeigt ist, eine Mittelschicht 1, in der flache Bambusspäne 9 in unterschiedlichen Richtungen in der Art einer OSB-Platte angeordnet und miteinander verleimt sind. Dadurch erhält die Werkstoffplatte bereits mit einer einzigen Mittelschicht erhöhte Biegesteifigkeit in verschiedenen Richtungen.

[0018] Die Platte kann in der Holzindustrie vielseitig eingesetzt werden, beispielsweise für den Möbel- und Elementbau, sowie als Halbfabrikate für die verschiedensten Branchen.

Patentansprüche

- Werkstoffplatte aus miteinander verbundenen, vorzugsweise verleimten Schichten, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus zwei oder mehr Schichten aufgebaut ist, wovon mindestens eine Schicht aus Bambus besteht.
- Werkstoffplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einer Mittelschicht aus Bambus und zwei mit dieser verbundenen Deckschichten 55 besteht.
- 3. Werkstoffplatte nach einem der Ansprüche 1-2, da-

durch gekennzeichnet, dass die Bambusschicht aus Bambusrohren besteht.

- 4. Werkstoffplatte nach einem der Ansprüche 1-2, dadurch gekennzeichnet, dass die Bambusschicht aus aufgeschnittenen Rohren besteht.
- Werkstoffplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bambusschicht aus Spänen oder Spreisseln besteht.
- Werkstoffplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittelschicht aus Bambusspänen oder - spreisseln in OSB-Anordnung besteht.
- Werkstoffplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Mittelschichten aus Bambus gesperrt, d.h. mit gegeneinander winkelversetztem Faserverlauf, miteinander verbunden sind.

3

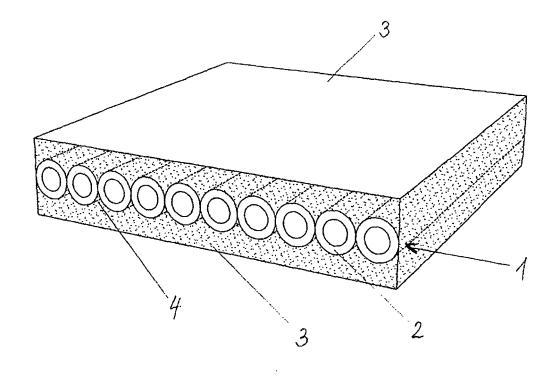


Fig. 1

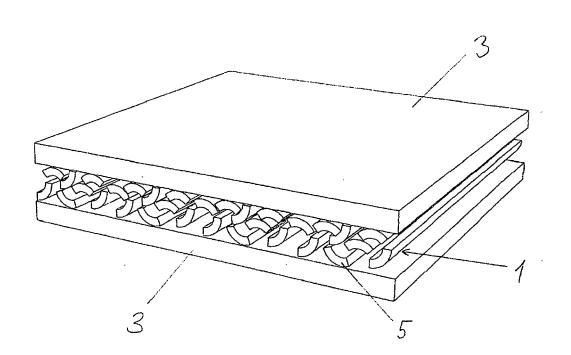


Fig. 2

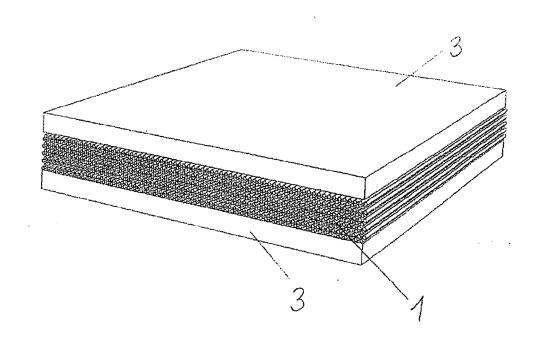


Fig. 3

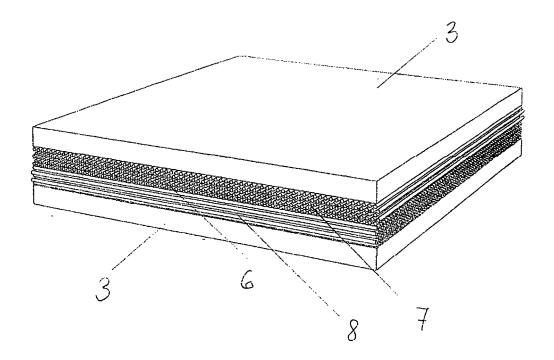


Fig. 4

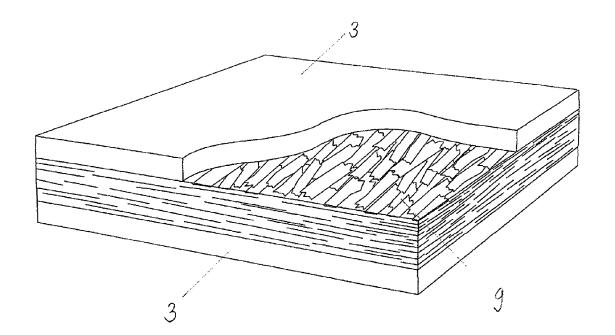


Fig. 5



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 06 02 2924

der maßgebliche der maßgeblich	en Teile YI HO [TW]) 2000-10-11) Absatz [0012] RESTRY AND FO 297-10-01) L - Zeile 18 L - Zeile 53 5 - Zeile 50 Ha,6a,7a,9-12 DANTANI PLYWO 00-04-25)) * DREST * * 2 * DOD CO)	1,2,5 1,2,4-7 1,2,4	INV. B27N3/04
Oktober 2000 (2 asammenfassung 7 asatz [0006] - A control of the c	2000-10-11) Absatz [0012] RESTRY AND FOR PROPERTY AND PROPERTY AN	X X X X 2 X DOD CO)	1,2,4-7 1,2,4 1-3,7	
OUCTS R [JP]) Oktober 1997 (19 Usammenfassung 7 Leite 3, Zeile 11 Leite 5, Zeile 26 Lidungen 2a,2b,4 LOOO 117709 A (I April 2000 (200 Usammenfassung 7 ABASE WPI Week 1 LOOO 120851 LOOO 299810 A (I LOOO 299810 A (I	997-10-01) L - Zeile 18 L - Zeile 53 L - Zeile 50 Aa,6a,7a,9-12 DANTANI PLYW 00-04-25)	* * 2 * 00D CO)	1,2,4	
April 2000 (200 usammenfassung * ABASE WPI Week 1 went Publication 5-020851 02426856 0 07 299810 A (F	00-04-25) * 199603		1-3,7	
went Publicatior 5-020851 02426856 P 07 299810 A (F		don, GB; AN		
usammenfassung ³	(1995-11-14)	<k)< td=""><td></td><td>RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)</td></k)<>		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
2-232142 02426857 0 2002 019012 A Januar 2002 (20	ns Ltd., Lond (KOYO SANGYO 002-01-22)		1-3	
OCIATED IND CHIN Februar 1996 (1	NA INC [TW]) L996-02-21)		1,2,4,7	
		-/		
de Recherchenbericht wu	rde für alle Patentar	sprüche erstellt		
chenort Haaq			Sön	lerberg, Jan-Eric
	vent Publication 2-232142 2426857 2002 019012 A Januar 2002 (20 Isammenfassung 7 2 292 336 A (QIN CIATED IND CHIN Februar 1996 (2) Isammenfassung; de Recherchenbericht wur chenort Haag RIE DER GENANNTEN DOK Gerer Bedeutung allein betrach erer Bedeutung allein betrach erer Bedeutung derselben Kate, offentlichung derselben Kate,	rent Publications Ltd., Long 2-232142 2426857 2002 019012 A (KOYO SANGYO Januar 2002 (2002-01-22) 25 292 336 A (QINGDAO JINYUAL OCIATED IND CHINA INC [TW]) 201 Februar 1996 (1996-02-21) 21 25 25 26 27 28 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	vent Publications Ltd., London, GB; AN 2-232142 02426857 0 2002 019012 A (K0Y0 SANGY0 CO LTD) Januar 2002 (2002-01-22) Usammenfassung * 2 292 336 A (QINGDAO JINYUAN CO [CN]; OCIATED IND CHINA INC [TW]) Februar 1996 (1996-02-21) Usammenfassung; Abbildungen 1-6 *	Pent Publications Ltd., London, GB; AN 2-232142 22426857 2 2002 019012 A (KOYO SANGYO CO LTD) Januar 2002 (2002-01-22) Isammenfassung * 2 292 336 A (QINGDAO JINYUAN CO [CN]; 1,2,4,7 CCIATED IND CHINA INC [TW]) Februar 1996 (1996-02-21) Isammenfassung; Abbildungen 1-6 *

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

1

[&]amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 06 02 2924

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE			
Kategorie		nents mit Angabe, soweit erforderl		etrifft nspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
Α	JP 10 113914 A (IG 6. Mai 1998 (1998-6	TECH RES INC) 05-06)			
Α	US 2005/161852 A1 (AL) 28. Juli 2005 (DECKER EMIL G [US] 2005-07-28)	ET		
					RECHERCHIERTE
					SACHGEBIETE (IPC)
Der vo	rlieaende Recherchenbericht wu	rde für alle Patentansprüche erste	ellt		
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherc			Prüfer
	Den Haag	27. März 2007		Süq	erberg, Jan-Eric
X : von Y : von ande A : tech O : nich	ATEGORIE DER GENANNTEN DOK' besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindung bren Veröffentlichung derselben Kater nologischer Hintergrund tschriftliche Offenbarung schenliteratur	JMENTE T : der Erfind E : älteres Pa tet nach dem mit einer D : in der Anr jorie L : aus ander	ung zugrunde atentdokumen Anmeldedatu meldung ange en Gründen a er gleichen Pe	liegende T t, das jedoc m veröffen führtes Dok ngeführtes	heorien oder Grundsätze ch erst am oder tlicht worden ist cument

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 06 02 2924

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten

Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-03-2007

	Recherchenbericht ührtes Patentdokume	ent	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	1043131	Α	11-10-2000	KEINE		'
EP	0798089	Α	01-10-1997	US	5741589 A	21-04-199
JP	2000117709	Α	25-04-2000	KEINE		
JP	7299810	Α	14-11-1995	AU AU CN JP	669467 B2 1766895 A 1117911 A 2742212 B2	06-06-199 23-11-199 06-03-199 22-04-199
JP	2002019012	Α	22-01-2002	KEINE		
GB	2292336	Α	21-02-1996	JP	8197507 A	06-08-199
JP	10113914	Α	06-05-1998	KEINE		
US	2005161852	A1	28-07-2005	KEINE		

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82